

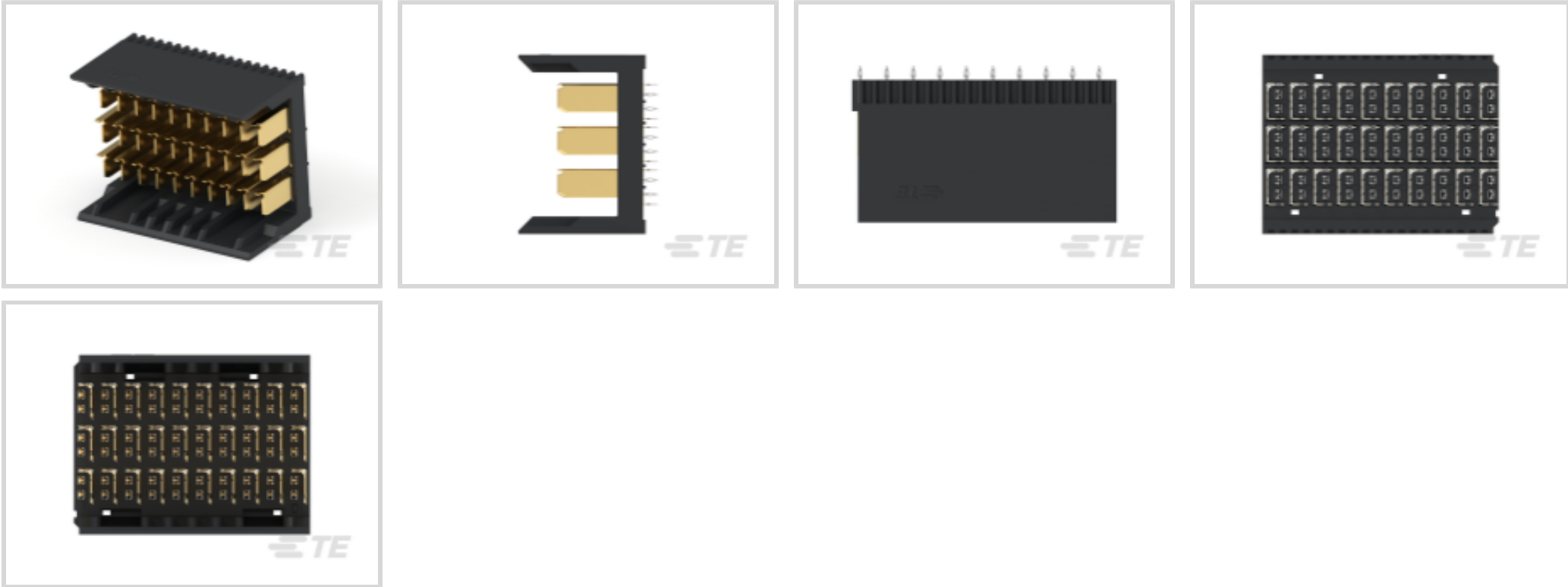


TE 内部编号 2472335-1

Hard Metric Backplane PCB Mount Header, 56 Gb/s, 10 Column, 3 Row, Traditional Backplane, 120 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Gray, Tube

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬公制背板连接器



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

数据速率: 56 Gb/s

列数: 10

行数: 3

背板架构: 传统背板

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
可密封	否

结构特性

列数	10
行数	3
背板架构	传统背板
位数	120

信号特征

数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[.3 μin]



端子额定电流（最大值）	.5 A
-------------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	0 – 105 °C[32 – 221 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

电路应用	高速数据
------	------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

EZD++,3PAIRS,10COLS,VERTICAL,ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2472335-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2472335-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2472335-1_A.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本